



POLITÉCNICA

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sistemas
de Telecomunicación

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000033 - Tecnología de producción de sistemas electrónicos

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electrónica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2018/19 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000033 - Tecnología de producción de sistemas electrónicos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en ingeniería electrónica de comunicaciones
Centro en el que se imparte	59 - Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación
Curso académico	2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Fernandez Fernandez	A4205	antonio.fernandez.fernandez@upm.es	Sin horario.
Eduardo Nogueira Diaz (Coordinador/a)	A4201	eduardo.nogueira.diaz@upm.es	Sin horario.
Neftali Nuñez Mendoza	A4205	neftali.nunez@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electronica I
- Electronica II
- Microprocesadores

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE EC04 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE EC09 - Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA238 - Realizar el diseño CAD-CAM (Computer Aided Design- Manufacturing) de un circuito.

RA234 - Conocer las propiedades, capacidades y limitaciones de cada tecnología de interconexión.

RA236 - Conocer las reglas de diseño y análisis adecuadas para un circuito de alta frecuencia o de alta densidad de potencia.

RA235 - Conocer los encapsulados y parámetros de selección de los componentes.

RA237 - Entender la aplicación de las reglas de diseño físicas y eléctricas en función de la aplicación.

RA239 - Conocer los procesos para la realización de una placa de circuito impreso y aplicarlos en la fabricación de una placa de circuito impreso en laboratorio.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura aborda el diseño y realización de placas de circuito impreso (PCB), esta es una de las tecnologías utilizadas en electrónica como método de interconexión de los componentes que forman un equipo, sistema etc.

Los temas abordados en la asignatura son:

- Diseño de placas de circuito impresos y reglas de diseño.
- Materiales, procesos de fabricación y tipos de placa de circuito impreso.
- Mejora de ruido y compatibilidad electromagnética, marcado CE.
- Análisis térmico de circuitos impresos de potencia.
- Evaluación de calidad y fiabilidad de circuitos.

En el laboratorio se diseña, realiza y monta una placa de circuito impreso

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Introducción a las tecnologías de producción de sistemas electrónicos.
 - 1.1. Presentación de la asignatura
 - 1.2. Introducción a las tecnologías de circuitos impresos
 - 1.2- Introducción a las tecnologías de circuitos impresos
 - 1.3. Terminología
2. Tema 2: Diseño de placas de circuito impresos y reglas de diseño.
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. Evaluación de complejidad
 - 2.3. 2.3- Estructura de la PCB
 - 2.4. 2.4- Reglas de diseño
 - 2.4.1. Reglas de diseño físico de PCB
 - 2.4.2. Reglas de posicionado y ruteado
 - 2.5. Diseño asistido CAD
3. Tema 3: Materiales, procesos de fabricación y tipos de placa de circuito impreso.
 - 3.1. Tipos de circuitos impresos
 - 3.2. 3.2- Materiales
 - 3.3. Proceso fabricación de circuitos bicapa
 - 3.4. Proceso fabricación de circuitos multicapa
 - 3.5. Proceso de serigrafía
 - 3.6. Proceso de soldadura
 - 3.6.1. Soldadura sin plomo
 - 3.7. Proceso de montaje
 - 3.8. Encapsulados
4. Tema 4: Mejora de ruido y compatibilidad electromagnética, marcado CE.
 - 4.1. Tipos de acoplo en una PCB
 - 4.2. 4.2- Acoplo por impedancia común
 - 4.3. 4.3- Acoplo por diafonía

- 4.4. Acoplo campo-PCB
- 4.5. Acoplo PCB-chasis
- 5. Tema 5: Análisis térmico de circuitos impresos de potencia.
 - 5.1. Formas de transmisión de calor
 - 5.2. Resistencias térmicas
 - 5.3. Simulación térmica
 - 5.3.1. Método de diferencias finitas
- 6. Tema 6: Evaluación de calidad y fiabilidad de circuitos.
 - 6.1. Control de calidad del proceso
 - 6.2. Control de calidad del producto acabado
 - 6.3. Herramientas de evaluación
 - 6.4. Defectos típicos
 - 6.5. Criterios de aceptación, rechazo.
 - 6.6. Fiabilidad de PCI
- 7. Práctica 1: Aprendizaje de diseño de placas de circuito impresos (CAD/CAM) y reglas de diseño.
- 8. Práctica 2: Demostración de fabricación de una PCB.
- 9. Práctica 3: Diseño físico de una placa de circuito impreso con aplicación de la teoría.
- 10. Práctica 4: Fabricación de la placa de circuito impreso diseñada, montaje y pruebas.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad presencial en aula	Actividad presencial en laboratorio	Otra actividad presencial	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen de diseño PCB Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen de diseño PCB EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación continua Duración: 01:00
6	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	PARCIAL 1º Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		PARCIAL 1º EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación continua Duración: 02:00

11	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen de fabricación y montaje de una PCB EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación continua Duración: 02:00
12	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	PARCIAL 2º Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			PARCIAL 2º EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación continua Duración: 01:00
15				
16				
17				PARCIAL 3º EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación continua Duración: 02:00 EXAMEN FINAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación sólo prueba final Duración: 03:00

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Examen de diseño PCB	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	20%	0 / 10	CE EC04 CG 04 CG 13
10	PARCIAL 1º	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	0 / 10	CE EC04 CG 04 CG 10 CG 13
11	Examen de fabricación y montaje de una PCB	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	80%	/ 10	CE EC04 CE EC09 CG 04 CG 10 CG 13
14	PARCIAL 2º	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	0 / 10	CE EC04 CE EC09 CG 04 CG 10 CG 13
17	PARCIAL 3º	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	/ 10	CE EC04 CE EC09 CG 04 CG 10 CG 13

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	EXAMEN FINAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	/ 10	CE EC04 CE EC09 CG 04 CG 10 CG 13

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

- Modalidad de Evaluación: Continua.

- La evaluación continua de teoría consiste en tres pruebas escritas (de carácter individual. Las dos primeras se realizarán en horario de clase, la última en el horario del examen final fijado por Jefatura de Estudios. Las dos primeras pruebas consistirán en preguntas de teoría más ejercicios. La última prueba consistirá en un examen de cuestiones prácticas y cuestiones teóricas de todos los temas de la asignatura. Para superar esta parte habrá que obtener una nota media superior o igual a 5 puntos.
- La evaluación continua de laboratorio consiste en dos pruebas prácticas de carácter individual. La primera prueba consistirá en la realización del diseño de una PCB. Y la segunda prueba en el diseño, fabricación, pruebas y funcionamiento de una PCB, también se debe entregar la documentación necesaria para la fabricación de la PCB. Ambas pruebas se realizarán en horario de clase. Para superar esta parte habrá que obtener una nota media superior o igual a 5 puntos. Para poder realizar las pruebas hay que realizar todas las prácticas de laboratorio.
- Para aprobar la asignatura habrá que superar con aprobado (5 puntos) tanto la teoría como el laboratorio. La nota de la asignatura será la media de ambas. **La presentación a la primera prueba implica que se opta por la modalidad de evaluación continua**

- Modalidad de evaluación: Examen Final.

Para la evaluación de teoría, se realizará un examen de teoría el día del examen final fijado por Jefatura de Estudios. Para la evaluación de laboratorio, se siguen las mismas normas indicadas en la modalidad continua. Para aprobar la asignatura habrá que superar con aprobado (5 puntos) tanto la teoría como el laboratorio. La nota de la asignatura será la media de ambas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Tecnología Microelectrónica Vol 2: Circuitos Impresos. Ramiro Álvarez Santos. Editorial Ciencia.	Bibliografía	
Printed Circuits Handbook. C.F. Coombs. McGraw Hill Handbooks	Bibliografía	
Complete PCB Design Using OrCAD® Capture and PCB Editor. Kraig Mitzner. Ed Newnes	Bibliografía	Para laboratorio
Transparencias de la asignatura	Otros	
Plataforma Moodle.	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES EN CASO DE COPIA O PLAGIO

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre) y en el artículo 13 del referido estatuto en el punto d) especifica que es deber del estudiante universitario ***abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad.***

En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas

de aplicación.

Por lo tanto, ante tales hechos el Tribunal de la asignatura calificará con un 0 dicha prueba, al no poder determinar los conocimientos adquiridos por el alumno. Se informará a la dirección del departamento del hecho y a la Subdirección de Ordenación Académica para analizar los casos reincidentes y ponerlo en conocimiento del Director según el párrafo anterior.

USO DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES

No se pueden utilizar dispositivos de comunicaciones durante la realización de las pruebas ni en clase.